

33 型低压

PC 板封装式压力传感器

- 0-1PSI
- 0-100 mV 输出
- 低成本
- 温度补偿功能

应用

- 医疗仪器
- 供暖、通风和空调
- 工厂自动化
- 过程控制
- 航空电子设备
- 气流检测

产品说明

33 型是经过温度补偿，采用 TO-8 金属封装结构的硅压阻式压力传感器。它具有优异的性能和长期稳定性。

通过激光刻蚀的电阻实现了 0 ~ 50 °C 的温度补偿，还配有一个激光刻蚀的电阻用于调节差动放大器的增益使其具有良好的互换性，互换误差仅为 ± 1%。

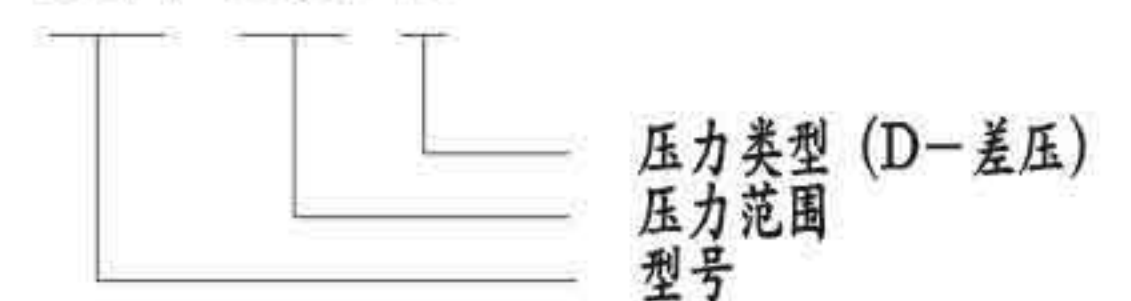
用在 33 型低压传感器的敏感元件为双突芯式结构设计，可在 1 PSI 压力下输出 100 mV 电压信号。

该种封装形式最大可以达到 0 ~ 250PSI 的量程，要了解双列直插式封装结构的传感器，请参照 1210 和 1220 型产品。有关此类未经补偿的传感器，请与工厂联系。

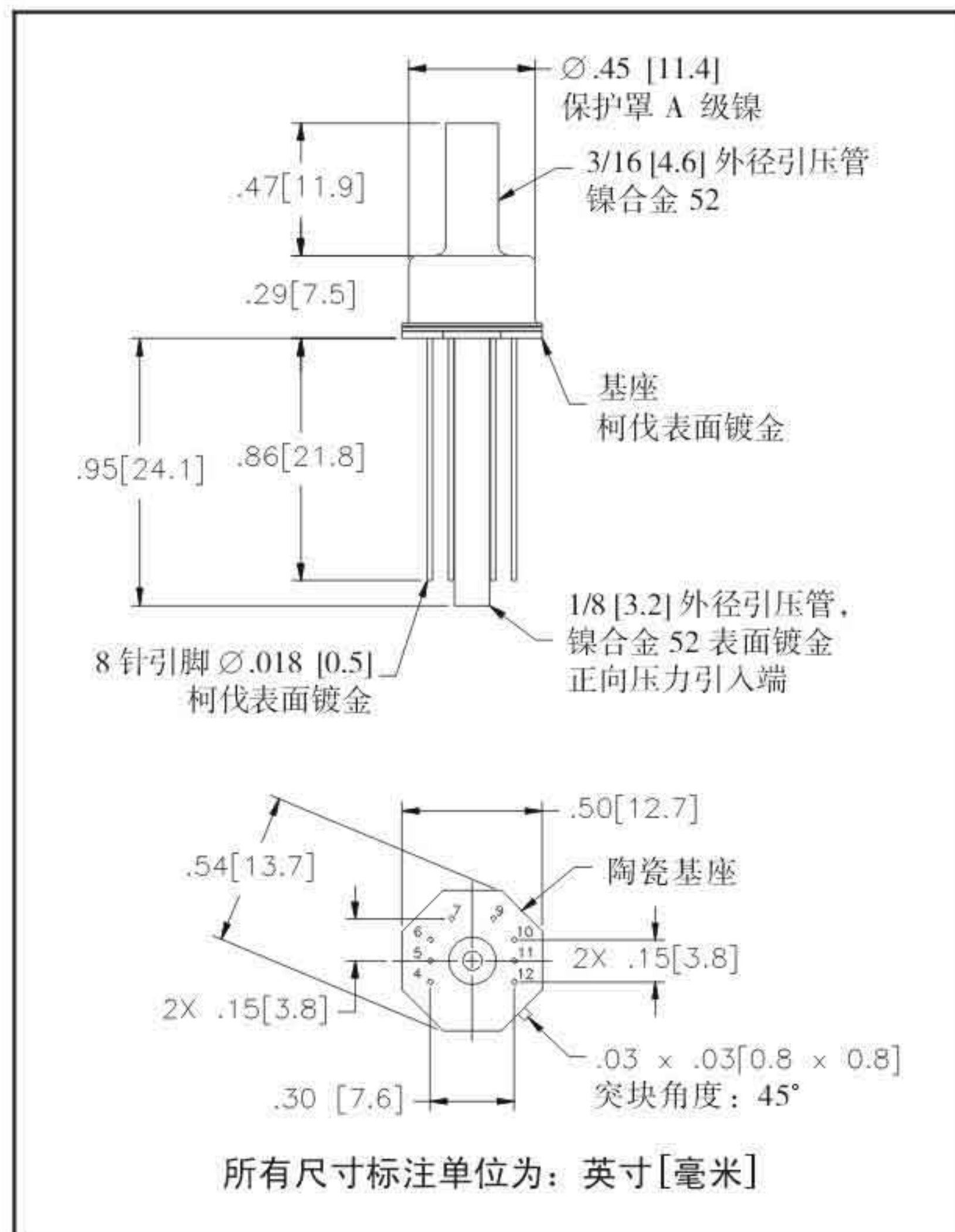


产品应用示例

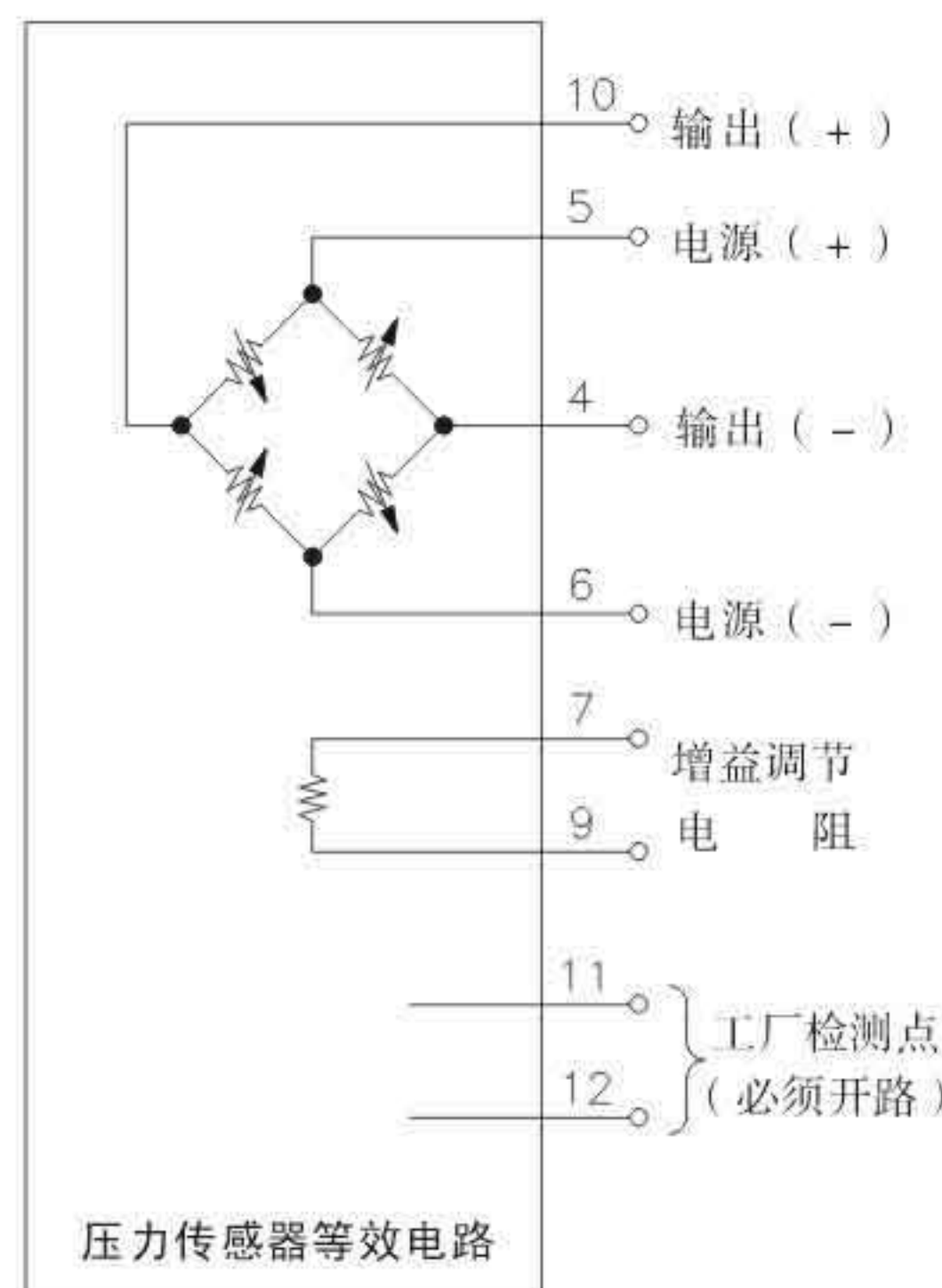
33A - 015 D



外形尺寸图



电气连接对照表



产品特点

- 固态结构，性能可靠
- 100 mV 满量程输出
- 互换性功能
- 温度补偿功能
- 低功耗

标准量程

量程范围	psid
0~1	●

0~1 PSI
0~100 mV 输出
低成本
温度补偿功能

性能参数

供电电流：1.5 mA，参考温度：25 °C（除非另有说明）

参数	压力范围 0~1psi			单位	注
	最小值	典型值	最大值		
满量程输出	65	100	150	mV	1
零点输出			2	±mV	2
非线性		0.2	0.3	±%FS	3
迟滞		0.01	0.05	±%FS	
输入输出阻抗	2500	4400	6000	Ω	
量程温度误差		0.5	1.0	±%FS	4
零点温度误差		0.5	1.0	±%FS	4
零点热迟滞		0.1		±%FS	4
供电电流		1.5	2.0	mA	
响应时间 (10%—90%)		1.0		msec	5
输出噪声		1.0		μV p-p	6
输出负载电阻	2			MΩ	
绝缘电阻 (50 VDC)	50			MΩ	7
长期稳定性		0.2		±%F/S/yr	
过载压力			10	psi	
工作温度	-40 °C ~ +125 °C				
贮存温度	-50 °C ~ +150 °C				
介质	与封装材料相兼容的非腐蚀性气体				8
重量	3 克				

注:

1. 未经放大时传感器的满量程输出。
2. 大多数传感器都具有温度补偿功能，无须外加补偿电阻。检测引脚必须开路。
3. 最佳拟合直线。
4. 温度范围：0 °C ~ 50 °C，参照温度：+25 °C。
5. 从零压变化到满量程压力。
6. 10 Hz ~ 1 kHz。
7. 传感器敏感元件与外壳之间。
8. 封装材料是指传感器制造中采用的玻璃，陶瓷，硅，RTV，镍，金，铝等材料。

产品应用示例

